

2019年7月17日

## XwinSys Technology Development Ltd. を買収

X線分析・検査装置メーカーの株式会社リガク(〒196-8666 東京都昭島市松原町3-9-12 電話042-545-8111 社長 志村晶)は、DYG Holdings LTD. 傘下のXwinSys Technology Development Ltd. (本社 イスラエル、Migdal Haemek)を2019年7月1日付で買収したことを発表します。



株式会社リガク 志村晶 代表取締役社長 (左)  
XwinSys Technology Development Ltd. Doron Reinis 代表取締役社長 (右)  
2019年7月1日、東京にて

XwinSys Technology Development Ltd.は、2次元パターン認識および3次元の自動形状測定技術とX線技術の組み合わせによる革新的計測ソリューションを半導体メーカーや関連分野の産業向けに提供しています。この度の買収により、微小焦点ミラー光学素子を強みとするリガクの半導体デバイス向けインラインX線計測技術とを組み合わせることで、産業向けの新たなソリューションを開発、提供致します。

「XwinSys Technology Development Ltd.の製品と、リガクの半導体産業向け製品やその他の先端技術向け製品ラインナップにより、半導体前工程および後工程市場に対する訴求力を飛躍的に向上させます。」志村晶(リガク代表取締役社長)

「XwinSys Technology Development Ltd.とリガク両社の強み技術を組み合わせ、半導体生産の前工程と後工程、MEMS、電子部品と実装、その他のアプリケーションのための新しいインラインX線計測装置を共同で開発することを目指します。」尾形 潔(リガク専務取締役)

## NEWS RELEASE

「今回のリガクによる XwinSys Technology Development Ltd.の買収は、理想的な状況です。両社ともユニークで、素晴らしい技術を持ち、半導体市場向けに、複数の用途に対応する新装置の開発を可能にします。リガクの半導体事業拡大を支援するために、今後、リガクとの協力関係を十分に活用します。」 Doron Reinis (XwinSys Technology Development Ltd.創業者、XwinSys Technology Development Ltd. 代表取締役社長)

XwinSys Technology Development Ltd.の製品は、リガクの営業・サービス・アプリケーション部隊によってサポートし、XwinSys Technology Development Ltd.は、イスラエル国内でリガクの半導体検査製品をサポートします。

尚、最初の共同開発製品として、微小 X 線蛍光装置 (XRF) を 2019 年 12 月末までにリリース予定です。

### 株式会社リガクについて

1951 年の創業以来、株式会社リガクは、分析機器と工業用機器の最先端技術を提供してきました。今日、リガクグループは、汎用 X 線回折 (XRD)、薄膜分析 (XRF、XRD、XRR)、蛍光 X 線分析 (TXRF、EDXRF、WDXRF)、小角散乱分析 (SAXS)、蛋白・低分子 X 線結晶構造解析、ラマン分光分析、X 線光学素子、半導体検査 (TXRF、XRF、XRD、XRR)、X 線発生装置、CT スキャン、非破壊検査、熱分析の各分野において先進的な役割を担っています。

X 線とその周辺技術の膨大な知見を強みとして、お客様との協業関係を築き国際的な科学分野の学会や産業界を通して、パートナーシップ、コミュニケーション、イノベーションを促進してきました。蛋白構造解析、ナノテク開発、汎用 X 線回折 (XRD)、蛍光 X 線分析 (XRF)、材料分析、品質保証を含む多種多様な分野に向けて、統合されたソリューションを今後も引き続き提供します。

本リリースに関するお問合せ先:

株式会社リガク

担当：薄膜デバイス事業部 戦略企画グループグループマネージャー 松嶋 直樹

e-mail : [info@rigaku.co.jp](mailto:info@rigaku.co.jp)